

证券代码：688595

证券简称：芯海科技

芯海科技（深圳）股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：2024-008

|               |   |  |      |
|---------------|---|--|------|
| 投资者关系活动类别     | <input type="checkbox"/> 特定对象调研   | <input type="checkbox"/> 分析师会议           |      |
|               | <input type="checkbox"/> 媒体采访   | <input type="checkbox"/> 业绩说明会           |      |
|               | <input type="checkbox"/> 新闻发布会  | <input type="checkbox"/> 路演活动            |      |
|               | <input type="checkbox"/> 现场参观   | <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 |      |
|               | <input type="checkbox"/> 其他   |  |      |
| 日期/时间         | 2024年8月23日  | 地点                                       | 线上交流 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>1、我们看到公司二季度实现营业收入连续五个季度环比增长，请问业绩提升的主要原因？</p> <p>公司回答：公司2024年二季度实现营业收入1.99亿元，同比增长106.79%，环比增长31.37%。一方面，公司自上市后全力进行业务转型，从2023年开始，应用于通信与计算机、工业测量等新领域的新产品开始逐步放量，并在2024年开始大批量出货，2024年上半年整体出货量同比增长144%，其中：单节BMS上半年出货量已超过2023年全年出货量，增速迅猛，新品2~5节BMS也实现了大批量出货；应用于计算机及其周边的EC、PD、HUB系列芯片营收同比增长136%左右。随着消费电子需求复苏，行业库存见底，公司传统的MCU产品，健康测量及AIOT相关产品的销量也在稳步回升。未来公司将在BMS、传感器调理、PC、汽车电子等重点战略方向上坚持投入，不断提升自身行业地位，为长期持续发展提供增长动力。</p> <p>2、PD产品营收增加的主要原因？</p> <p>公司回答：随着快充功能的流行，各种锂电产品中的应用越来越广泛，具备快充功能的产品品类也在不断丰富，PD快充协议芯片的需求随之增加，给公司带来了相对乐观的营收情况。</p> <p>3、公司在研发投入方面的规划？</p> <p>公司回答：经过前两年对高质量人员，特别是汽车电子、工业电子及质量管理团队的</p> |  |      |

快速吸收, 公司已经构建了较为完善的研发组织。未来公司将放缓人员扩张速度, 将注意力放在提升公司管理效率, 降低运营成本, 提高公司利润水平上。

**4、公司怎么看 AI 技术为 PC 和手机等智能终端带来的增长机遇?**

公司回答: 随着 AI 技术的发展, 数据中心、AI PC、人形机器人等前沿应用领域的发展速度明显提升, 计算“边缘化”趋势将更多 AI 和计算能力赋予边缘设备: 在计算机外围产品生态中, 公司基于自身深厚的技术积累, 已实现了以 EC 为核心, 覆盖 PD、HapticPad、USB HUB、BMS 的横向产品布局, 同时, 也完成了从 AI PC、笔记本电脑到台式机、工控机、边缘计算及服务器的 EC、SIO、edge BMC 的纵向产品布局; 在人形机器人领域, 感知、决策、执行等动作离不开对应的软件及硬件系统支持, 面对 AI 技术发展趋势, 公司拥有传感器信号调理、BMS、ADC 和压力触控芯片等产品可以用在相关领域, 进行采集测量、信号处理和能耗管理。

**5、公司 PC 业务今年预计给公司带来多少增量?**

公司回答: 2024 年上半年, 公司应用于计算机及其周边的 EC、PD、HUB 系列芯片营收同比增长 136%左右。第一代 EC 芯片已经在计算机头部客户端实现大规模量产, 第二代 EC 芯片顺利通过英特尔 PCL 认证, 并通过计算机全球龙头企业验证。公司 EC 产品是大陆首个通过 Intel 国际认证的 EC 产品, 打破了海外产品对于此市场的垄断, 能够满足各种品类计算机的需求, 目前已经完成和国内各个主流笔记本厂家的适配工作, 例如已于报告期内发布的荣耀首款 AI PC MagicBook Pro 16 已于 3 月发布, 该产品选择搭载了芯海科技高性能 EC 芯片。USB 3.0 产品已在客户端实现量产。针对边缘计算市场的轻量级 BMC 管理芯片, 已完成开发和验证, 即将上市。应用于台式计算机的第一代 Super IO 产品开始导入客户端。未来, 公司将继续加大在 PC 业务上的投入, 致力于为客户打造更佳用户体验的产品。

**6、鸿蒙的迭代投入主要围绕哪些方面展开?**

公司回答: 公司借助高精度 ADC、高可靠性 MCU、无线连接的核心产品, 为物联网设备提供精准测量、智慧传感、无线连接为基础的物联网整体解决方案, 让这些设备可以接入鸿蒙操作系统。软件和应用是公司硬件的核心竞争力, 未来鸿蒙业务的迭代将围绕硬件和应用层展开, 以解决终端物联网客户的定制化需求为主要目标。

附件清单  
(如有)

/

以下本次活动参与人员签字页

|            |                  |
|------------|------------------|
| 参与单位名称     | 华鑫证券及其客户         |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事、副总经理、董事会秘书：万巍 |